

2026 年第二季營運成果新聞稿

發佈單位：南茂科技股份有限公司

發佈日期：2026 年 8 月 11 日

南茂科技股份有限公司(股票代碼 8150, 以下簡稱「南茂科技」)於今天公佈 2026 年第二季公司營運的成果。

2026 年第二季財務重點

- 本期營收淨額為新台幣 73 億 8 仟 3 佰萬元，較第一季新台幣 69 億 3 仟 6 佰萬元增加 6.5%，為自 2014 年上市以來的新高記錄
- 本期營業毛利為新台幣 13 億 2 仟 6 佰萬元，較第一季新台幣 9 億 5 仟 6 佰萬元增加 38.7%
- 本期營業毛利率為 18.0%，較第一季的 13.8%，增加 4.2 個百分點
- 本期淨利為新台幣 8 億 9 仟 2 佰萬元，較第一季新台幣 5 億零 5 佰萬元增加 76.6%
- 本期基本每股盈餘為新台幣 1.28 元，為自 2022 年第三季以來的新高； 累計上半年基本每股盈餘為新台幣 2.0 元

免責聲明

本聲明所提及之預測性資訊，乃是基於本公司從內部與外部來源所取得資訊為基礎所建立。本公司未來實際所可能發生的營運結果、財務狀況以及業務成果，可能與這些明示或暗示的預測性資訊有所差異。其原因可能來自於各種本公司已知或未知之風險、不確定以及其他無法掌控之因素。有關風險、不確定以及其他無法掌控之因素之進一步資訊，可參考本公司於公開資訊觀測站公布之最近期年報。

本聲明對未來的展望，反映本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

關於南茂科技股份有限公司

南茂科技股份有限公司成立於 1997 年 7 月，為國內專業積體電路封裝測試大廠，於新竹科學園區、竹北及台南科學園區分別設有專業金凸塊、測試及封裝廠，主要從事提供高密度、高層次記憶體產品及液晶顯示器驅動 IC 之封裝及測試服務。如欲進一步查詢南茂科技相關資訊，請瀏覽南茂科技網站，網址是 <https://www.chipmos.com>。

新聞聯絡人：

南茂科技股份有限公司

發言人 黃國樑資深副總經理

電話：03-5770055

電子郵件信箱：IR@chipmos.com